



平成27年4月9日

各 位

上場会社名 株式会社 PALTEK  
 代表者 代表取締役社長 矢吹 尚秀  
 (コード番号 7587)  
 問合せ先責任者 取締役オペレーショナルサービスディビジョン本部長 井上 博樹  
 (TEL 045-477-2000)

## 業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成27年2月12日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

### ● 業績予想の修正について

平成27年12月期第2四半期(累計)連結業績予想数値の修正(平成27年1月1日～平成27年6月30日)

|                                    | 売上高    | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | 1株当たり四半期純利益 |
|------------------------------------|--------|------|------|--------|-------------|
|                                    | 百万円    | 百万円  | 百万円  | 百万円    | 円 銭         |
| 前回発表予想(A)                          | 11,700 | 350  | 360  | 230    | 20.14       |
| 今回修正予想(B)                          | 12,500 | 550  | 530  | 325    | 28.99       |
| 増減額(B-A)                           | 800    | 200  | 170  | 95     |             |
| 増減率(%)                             | 6.8    | 57.1 | 47.2 | 41.3   |             |
| (ご参考)前期第2四半期実績<br>(平成26年12月期第2四半期) | 11,677 | 418  | 389  | 228    | 19.99       |

平成27年12月期通期連結業績予想数値の修正(平成27年1月1日～平成27年12月31日)

|                          | 売上高    | 営業利益  | 経常利益  | 当期純利益 | 1株当たり当期純利益 |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------|------------|
|                          | 百万円    | 百万円   | 百万円   | 百万円   | 円 銭        |
| 前回発表予想(A)                | 24,500 | 800   | 790   | 500   | 43.79      |
| 今回修正予想(B)                | 26,000 | 1,050 | 1,010 | 625   | 55.75      |
| 増減額(B-A)                 | 1,500  | 250   | 220   | 125   |            |
| 増減率(%)                   | 6.1    | 31.3  | 27.8  | 25.0  |            |
| (ご参考)前期実績<br>(平成26年12月期) | 23,155 | 1,008 | 1,052 | 563   | 49.31      |

### 修正の理由

第2四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は通信インフラ向けのFPGA及びブロードバンド通信機器向け特定用途IC等が堅調に推移することが予想されるため、前回発表の業績予想を上回る見通しです。利益面につきましては、第1四半期において当社が仕入先に対して保有する仕入値引ドル建債権の評価額の増加を含む為替レート変動による影響が178百万円発生することが見込まれます。この評価額の増加等が原価を押し下げることにより、営業利益が増加し業績予想を上回る見通しです。経常利益及び四半期純利益につきましては、営業利益の増加に伴い業績予想を上回る見通しです。

この仕入値引ドル建債権は、一部の主要仕入先との取引方法において発生します。量産案件において特価を提示する場合、実際の仕入値の減額ではなく、当社がお客様に製品を出荷したことを仕入先に報告することによって、仕入先から仕入値の減額相当分の値引債権が発行されます。この値引債権がドル建であるため、為替相場の変動により評価額が増減します。評価額の増減については、半導体製品の値決め時の為替レートと納入時の為替レートの差により発生するため、ドル円相場が円安に進行する際には評価額がプラスになります。今回発生した仕入値引ドル建債権の評価額の増加については、主に2015年第1四半期末付近で納入した半導体製品が大きく影響しています。

通期連結業績予想につきましては、第2四半期連結会計期間における業績予想を上回る見通しであることに加え、下期において主要取扱製品であるFPGAを販売できるお客様が増加することが一部確定したために、業績予想を上回る見通しです。

※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。

以上